

# ESP32-WROVER

## 技术规格书



版本 2.4  
乐鑫信息科技  
版权 © 2021

## 关于本文档

本文档为用户提供 ESP32-WROVER 模组的技术规格。

## 文档版本

请至乐鑫官网 <https://www.espressif.com/zh-hans/support/download/documents> 下载最新本本文档。

## 修订历史

请至文档最后一页查看[修订历史](#)。

## 文档变更通知

用户可以通过乐鑫官网订阅页面 [www.espressif.com/zh-hans/subscribe](http://www.espressif.com/zh-hans/subscribe) 订阅技术文档变更的电子邮件通知。您需要更新订阅以接收有关新产品的文档通知。

## 证书下载

用户可以通过乐鑫官网证书下载页面 [www.espressif.com/zh-hans/certificates](http://www.espressif.com/zh-hans/certificates) 下载产品证书。

# 目录

<b>1</b>	<b>概述</b>	6
<b>2</b>	<b>管脚定义</b>	8
2.1	管脚布局	8
2.2	管脚描述	9
2.3	Strapping 管脚	10
<b>3</b>	<b>功能描述</b>	12
3.1	CPU 和内存	12
3.2	外部 Flash 和 SRAM	12
3.3	晶振	12
3.4	RTC 和低功耗管理	12
<b>4</b>	<b>外设接口和传感器</b>	13
<b>5</b>	<b>电气特性</b>	14
5.1	绝对最大额定值	14
5.2	建议工作条件	14
5.3	直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)	14
5.4	Wi-Fi 射频	15
5.5	低功耗蓝牙射频	16
	5.5.1 接收器	16
	5.5.2 发射器	16
5.6	回流焊温度曲线	17
<b>6</b>	<b>电路原理图</b>	18
<b>7</b>	<b>外围原理图</b>	19
<b>8</b>	<b>模组尺寸</b>	20
<b>9</b>	<b>PCB 封装图形</b>	21
<b>10</b>	<b>U.FL 座子尺寸</b>	22
<b>11</b>	<b>学习资源</b>	23
11.1	必读资料	23
11.2	必备资源	23
	<b>修订历史</b>	24

# 表格

1	ESP32-WROVER 订购信息	6
2	ESP32-WROVER 产品规格	6
3	管脚定义	9
4	Strapping 管脚	10
5	绝对最大额定值	14
6	建议工作条件	14
7	直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)	14
8	Wi-Fi 射频特性	15
9	低功耗蓝牙接收器特性	16
10	低功耗蓝牙发射器特性	16

## 插图

1	ESP32-WROVER 管脚布局 (顶视图)	8
2	回流焊温度曲线	17
3	ESP32-WROVER 电路原理图	18
4	ESP32-WROVER 外围原理图	19
5	ESP32-WROVER (PCB/IPEX) 尺寸图	20
6	ESP32-WROVER 封装图形	21
7	U.FL 座子尺寸图	22

# 1 概述

ESP32-WROVER 是通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组，功能强大，用途广泛，可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务，例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。

ESP32-WROVER 有两款模组，一款采用 PCB 板载天线，另一款采用 IPEX 天线。ESP32-WROVER 配置了 4 MB SPI flash 和 8 MB SPI PSRAM。

ESP32-WROVER 的订购信息如下表所示：

**表 1: ESP32-WROVER 订购信息**

模组	内置芯片	Flash	PSRAM	模组尺寸 (mm)
ESP32-WROVER (PCB)	ESP32-D0WDQ6	4 MB	8 MB	(18.00±0.10)×(31.40±0.10)×(3.30±0.10)
ESP32-WROVER (IPEX)				

具体订购信息请参考文档 [《乐鑫产品订购信息》](#)。U.FL 座子尺寸详见章节 10。本文档提供的信息适用于这两款模组。

ESP32-WROVER 采用的是 ESP32-D0WDQ6 芯片\*。ESP32-D0WDQ6 芯片具有可扩展、自适应的特点。两个 CPU 核可以被单独控制。时钟频率的调节范围为 80 MHz 到 240 MHz。用户可以关闭 CPU 的电源，利用低功耗协处理器监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32 还集成了丰富的外设，包括电容式触摸传感器、霍尔传感器、低噪声传感放大器，SD 卡接口、以太网接口、高速 SPI、UART、I<sup>2</sup>S 和 I<sup>2</sup>C 等。

**说明：**

\* 关于 ESP32 系列芯片的产品型号说明请参照文档 [《ESP32 技术规格书》](#)。

模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi，具有广泛的用途：Wi-Fi 支持极大范围的通信连接，也支持通过路由器直接连接互联网；而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE Beacon 以便于信号检测。ESP32 芯片的睡眠电流小于 5  $\mu$ A，使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。模组支持的数据传输速率高达 150 Mbps，天线输出功率达到 20 dBm，可实现最大范围的无线通信。因此，这款模组具有行业领先的技术规格，在高集成度、无线传输距离、功耗以及网络联通等方面性能极佳。

ESP32 的操作系统是带有 LwIP 的 freeRTOS，还内置了带有硬件加速功能的 TLS 1.2。芯片同时支持 OTA 加密升级，方便用户在产品发布之后继续升级。

表 2 列出了 ESP32-WROVER 的产品规格。

**表 2: ESP32-WROVER 产品规格**

类别	项目	产品规格
认证	RF 认证	FCC/CE-RED/SRRC/TELEC
	Wi-Fi 认证	Wi-Fi Alliance
	蓝牙认证	BQB
	环保认证	RoHS/REACH
测试	可靠性	HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD
Wi-Fi	协议	802.11 b/g/n (802.11n, 速度高达 150 Mbps)
		A-MPDU 和 A-MSDU 聚合, 支持 0.4 $\mu$ s 保护间隔

类别	项目	产品规格
	频率范围	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
蓝牙	协议	符合蓝牙 v4.2 BR/EDR 和 BLE 标准
	射频	具有-97 dBm 灵敏度的 NZIF 接收器
		Class-1, Class-2 和 Class-3 发射器
		AFH
音频	CVSD 和 SBC 音频	
硬件	模组接口	SD 卡、UART、SPI、SDIO、I <sup>2</sup> C、LED PWM、电机 PWM、I <sup>2</sup> S、IR、脉冲计数器、GPIO、电容式触摸传感器、ADC、DAC、双线汽车接口 (TWAI <sup>®</sup> , 兼容 ISO11898-1)
	片上传感器	霍尔传感器
	集成晶振	40 MHz 晶振
	集成 SPI flash	4 MB
	集成 PSRAM	8 MB
	工作电压/供电电压	2.3 V ~ 3.6 V
	工作电流	平均: 80 mA
	最小供电电流	500 mA
	建议工作温度范围	-40 °C ~ 85 °C
	封装尺寸	(18.00±0.10) mm × (31.40±0.10) mm × (3.30±0.10) mm
	潮湿敏感度等级 (MSL)	等级 3

## 2 管脚定义

### 2.1 管脚布局

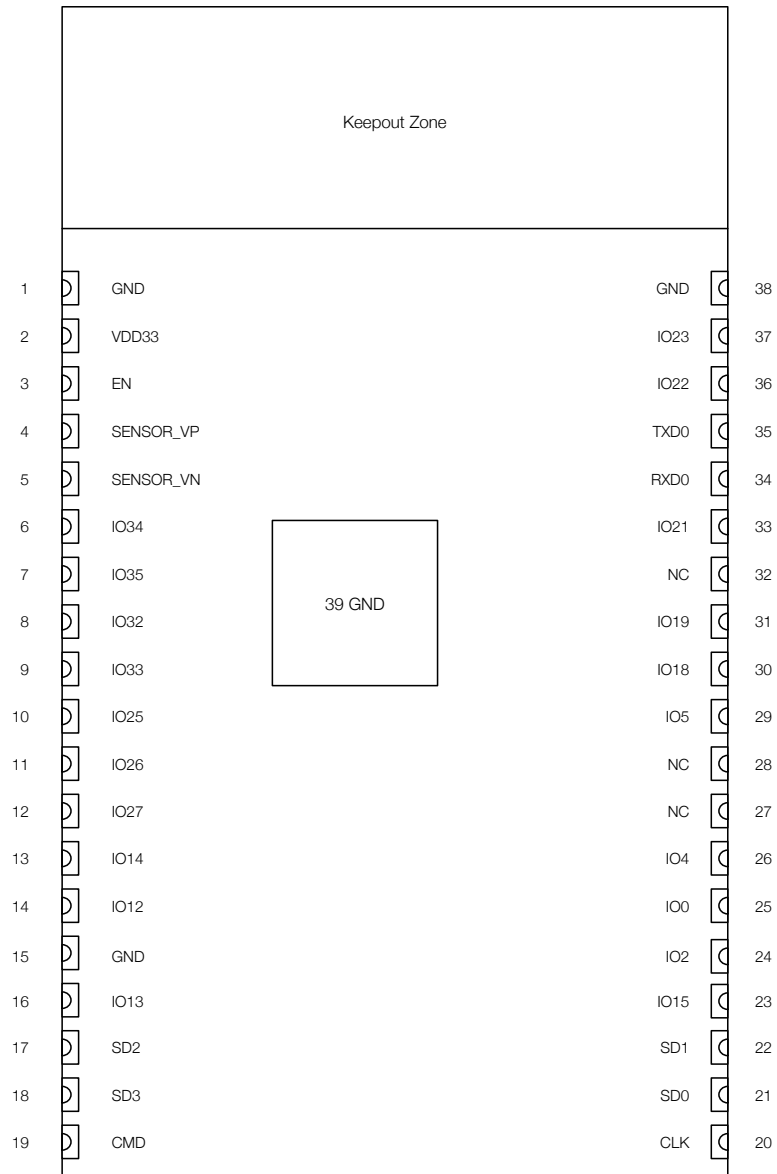


图 1: ESP32-WROVER 管脚布局 (顶视图)



## 2.2 管脚描述

ESP32-WROVER 共有 38 个管脚，具体描述参见表 3。

表 3: 管脚定义

名称	序号	类型	功能
GND	1	P	接地
3V3	2	P	供电
EN	3	I	使能模组，高电平有效。
SENSOR_VP	4	I	GPIO36, ADC1_CH0, RTC_GPIO0
SENSOR_VN	5	I	GPIO39, ADC1_CH3, RTC_GPIO3
IO34	6	I	GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4
IO35	7	I	GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5
IO32	8	I/O	GPIO32, XTAL_32K_P (32.768 kHz 晶振输入), ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9
IO33	9	I/O	GPIO33, XTAL_32K_N (32.768 kHz 晶振输出), ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8
IO25	10	I/O	GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0
IO26	11	I/O	GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1
IO27	12	I/O	GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV
IO14	13	I/O	GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2
IO12 <sup>1</sup>	14	I/O	GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3
GND	15	P	接地
IO13	16	I/O	GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER
SHD/SD2 <sup>2</sup>	17	I/O	GPIO9, SD_DATA2, SPIHD, HS1_DATA2, U1RXD
SWP/SD3 <sup>2</sup>	18	I/O	GPIO10, SD_DATA3, SPIWP, HS1_DATA3, U1TXD
SCS/CMD <sup>2</sup>	19	I/O	GPIO11, SD_CMD, SPICS0, HS1_CMD, U1RTS
SCK/CLK <sup>2</sup>	20	I/O	GPIO6, SD_CLK, SPICLK, HS1_CLK, U1CTS
SDO/SD0 <sup>2</sup>	21	I/O	GPIO7, SD_DATA0, SPIQ, HS1_DATA0, U2RTS
SDI/SD1 <sup>2</sup>	22	I/O	GPIO8, SD_DATA1, SPID, HS1_DATA1, U2CTS
IO15	23	I/O	GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICS0, RTC_GPIO13, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3
IO2	24	I/O	GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPiWP, HS2_DATA0, SD_DATA0
IO0	25	I/O	GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK
IO4	26	I/O	GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPiHD, HS2_DATA1, SD_DATA1, EMAC_TX_ER
NC1	27	-	-
NC2	28	-	-
IO5	29	I/O	GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK
IO18	30	I/O	GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7

名称	序号	类型	功能
IO19	31	I/O	GPIO19, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXD0
NC	32	-	-
IO21	33	I/O	GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN
RXD0	34	I/O	GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2
TXD0	35	I/O	GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2
IO22	36	I/O	GPIO22, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TXD1
IO23	37	I/O	GPIO23, VSPID, HS1_STROBE
GND	38	P	接地

**注意:**

- GPIO12 由于在模组内部被上拉，不建议用作触摸传感功能。
- 管脚 SCK/CLK, SDO/SD0, SDI/SD1, SHD/SD2, SWP/SD3, 和 SCS/CMD, 即 GPIO6 至 GPIO11 用于连接模组上集成的 SPI flash, 不建议用于其他功能。

## 2.3 Strapping 管脚

ESP32 共有 5 个 Strapping 管脚，可参考章节 6 电路原理图：

- MTDI
- GPIO0
- GPIO2
- MTDO
- GPIO5

软件可以读取寄存器“GPIO\_STRAPPING”中这 5 个管脚 strapping 的值。

在芯片的系统复位（上电复位、RTC 看门狗复位、欠压复位）放开的过程中，Strapping 管脚对电平采样并存储到锁存器中，锁存为“0”或“1”，并一直保持到芯片掉电或关闭。

每一个 Strapping 管脚都会连接内部上拉/下拉。如果一个 Strapping 管脚没有外部连接或者连接的外部线路处于高阻抗状态，内部弱上拉/下拉将决定 Strapping 管脚输入电平的默认值。

为改变 Strapping 的值，用户可以应用外部下拉/上拉电阻，或者应用主机 MCU 的 GPIO 控制 ESP32 上电复位放开时的 Strapping 管脚电平。

复位放开后，Strapping 管脚和普通管脚功能相同。

配置 Strapping 管脚的详细启动模式请参阅表 4。

**表 4: Strapping 管脚**

内置 LDO (VDD_SDIO) 电压			
管脚	默认	3.3 V	1.8 V
MTDI	下拉	0	1
系统启动模式			
管脚	默认	SPI 启动模式	下载启动模式
GPIO0	上拉	1	0
GPIO2	下拉	无关项	0

系统启动过程中，控制 U0TXD 打印					
管脚	默认	U0TXD 正常打印		U0TXD 上电不打印	
MTDO	上拉	1		0	
SDIO 从机信号输入输出时序					
管脚	默认	下降沿采样 下降沿输出	下降沿采样 上升沿输出	上升沿采样 下降沿输出	上升沿采样 上升沿输出
MTDO	上拉	0	0	1	1
GPIO5	上拉	0	1	0	1

**说明：**

- 固件可以通过配置一些寄存器比特位，在启动后改变“内置 LDO (VDD\_SDIO) 电压”和“SDIO 从机信号输入输出时序”的设定。
- 由于 ESP32-WROVER 模组的 flash 及 SRAM 的工作电压仅支持 1.8 V，所以在模组内部已将 MTDI 上拉至高电平 (VDD\_SDIO 输出 1.8 V)。

## 3 功能描述

本章描述了 ESP32-WROVER 的各个模块和功能。

### 3.1 CPU 和内存

ESP32-D0WDQ6 内置两个低功耗 Xtensa® 32-bit LX6 处理器。片上存储包括：

- 448 KB 的 ROM，用于程序启动和内核功能调用
- 用于数据和指令存储的 520 KB 片上 SRAM
- RTC 快速存储器，为 8 KB 的 SRAM，可以在 Deep-sleep 模式下 RTC 启动时用于数据存储以及被主 CPU 访问
- RTC 慢速存储器，为 8 KB 的 SRAM，可以在 Deep-sleep 模式下被协处理器访问
- 1 Kbit 的 eFuse，其中 256 bit 为系统专用（MAC 地址和芯片设置）；其余 768 bit 保留给用户程序，这些程序包括 flash 加密和芯片 ID

### 3.2 外部 Flash 和 SRAM

ESP32 支持多个外部 QSPI flash 和静态随机存储器 (SRAM)。详情可参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) 中的 SPI 章节。ESP32 还支持基于 AES 的硬件加解密功能，从而保护开发者 flash 中的程序和数据。

ESP32 可通过高速缓存访问外部 QSPI flash 和 SRAM：

- 外部 flash 可以同时映射到 CPU 指令和只读数据空间。
  - 当映射到 CPU 指令空间时，一次最多可映射 11 MB + 248 KB。如果一次映射超过 3 MB + 248 KB，则 cache 性能可能由于 CPU 的推测性读取而降低。
  - 当映射到只读数据空间时，一次最多可以映射 4 MB。支持 8-bit、16-bit 和 32-bit 读取。
- 外部 SRAM 可映射到 CPU 数据空间。一次最多可映射 4 MB。支持 8-bit、16-bit 和 32-bit 访问。

ESP32-WROVER 集成了 4 MB SPI flash 和 8 MB PSRAM。

### 3.3 晶振

模组使用 40 MHz 晶振。

### 3.4 RTC 和低功耗管理

ESP32 采用了先进的电源管理技术，可以在不同的功耗模式之间切换。

关于 ESP32 在不同的功耗模式下的电流消耗，详见 [《ESP32 技术规格书》](#) 中章节“RTC 和低功耗管理”。

## 4 外设接口和传感器

详见 [《ESP32 技术规格书》](#) 中外设接口和传感器章节。

**说明：**

- GPIO12 由于在模组内部被上拉，不建议用作触摸传感功能。
- GPIO6-11 已用于连接模组上集成的 SPI flash，GPIO16-17 已用于连接模组上集成的 PSRAM，其它外设可以使用其它任一 GPIO，详见章节 6 电路原理图。

## 5 电气特性

### 5.1 绝对最大额定值

超出绝对最大额定值表可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值，不涉及器件在这些或其它条件下超出本技术规格指标的功能性操作。建议工作条件请参考表 6。

表 5: 绝对最大额定值

符号	参数	最小值	最大值	单位
VDD33	供电电压	-0.3	3.6	V
$I_{output}^1$	IO 输出总电流	-	1,100	mA
$T_{store}$	存储温度	-40	150	°C

1. 模组的 IO 输出总电流的测试条件为 25 °C 环境温度, VDD3P3\_RTC, VDD3P3\_CPU, VDD\_SDIO 三个电源域的管脚输出高电平且直接接地。此时模组在保持工作状态 24 小时后, 仍能正常工作。其中 VDD\_SDIO 电源域的管脚不包括连接 flash 和/或 PSRAM 的管脚。
2. 关于电源域请参考《ESP32 技术规格书》附录中表 IO\_MUX。

### 5.2 建议工作条件

表 6: 建议工作条件

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VDD33	-	2.3	3.3	3.6	V
$I_{VDD}$	外部电源的供电电流	0.5	-	-	A
T	工作温度	-40	-	85	°C

### 5.3 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)

表 7: 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)

符号	参数		最小值	典型值	最大值	单位
$C_{IN}$	管脚电容		-	2	-	pF
$V_{IH}$	高电平输入电压		$0.75 \times VDD^1$	-	$VDD^1 + 0.3$	V
$V_{IL}$	低电平输入电压		-0.3	-	$0.25 \times VDD^1$	V
$I_{IH}$	高电平输入电流		-	-	50	nA
$I_{IL}$	低电平输入电流		-	-	50	nA
$V_{OH}$	高电平输出电压		$0.8 \times VDD^1$	-	-	V
$V_{OL}$	低电平输出电压		-	-	$0.1 \times VDD^1$	V
$I_{OH}$	高电平拉电流 ( $VDD^1 = 3.3 V, V_{OH} \geq 2.64 V$ , 管脚输出强度设为最大值)	VDD3P3_CPU 电源域 <sup>1, 2</sup>	-	40	-	mA
		VDD3P3_RTC 电源域 <sup>1, 2</sup>	-	40	-	mA
		VDD_SDIO 电源域 <sup>1, 3</sup>	-	20	-	mA
$I_{OL}$	低电平灌电流 ( $VDD^1 = 3.3 V, V_{OL} = 0.495 V$ , 管脚输出强度设为最大值)		-	28	-	mA

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
$R_{PU}$	上拉电阻	-	45	-	$k\Omega$
$R_{PD}$	下拉电阻	-	45	-	$k\Omega$
$V_{IL\_nRST}$	CHIP_PU 关闭芯片的低电平输入电压	-	-	0.6	V

**说明:**

1. VDD 是 I/O 的供电电源。关于电源域请参考 [《ESP32 技术规格书》](#) 附录中表 IO\_MUX。
2. VDD3P3\_CPU 和 VDD3P3\_RTC 电源域管脚的单个管脚的拉电流随管脚数量增加而减小，从约 40 mA 减小到约 29 mA。
3. VDD\_SDIO 电源域的管脚不包括连接 flash 和/或 PSRAM 的管脚。

## 5.4 Wi-Fi 射频

表 8: Wi-Fi 射频特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率范围 <sup>1</sup>	-	2412	-	2484	MHz
输出阻抗 <sup>2</sup>	-	-	见说明 2	-	$\Omega$
输出功率 <sup>3</sup>	11n, MCS7	12	13	14	dBm
	11b 模式	17.5	18.5	20	dBm
灵敏度	11b, 1 Mbps	-	-98	-	dBm
	11b, 11 Mbps	-	-89	-	dBm
	11g, 6 Mbps	-	-92	-	dBm
	11g, 54 Mbps	-	-74	-	dBm
	11n, HT20, MCS0	-	-91	-	dBm
	11n, HT20, MCS7	-	-71	-	dBm
	11n, HT40, MCS0	-	-89	-	dBm
	11n, HT40, MCS7	-	-69	-	dBm
邻道抑制	11g, 6 Mbps	-	31	-	dB
	11g, 54 Mbps	-	14	-	dB
	11n, HT20, MCS0	-	31	-	dB
	11n, HT20, MCS7	-	13	-	dB

1. 工作频率范围应符合国家或地区的规范标准。软件可以配置工作频率范围。
2. 使用 IPEX 天线的模组输出阻抗为  $50\Omega$ ，不使用 IPEX 天线的模组可无需关注输出阻抗。
3. 根据产品或认证的要求，用户可以配置目标功率。

## 5.5 低功耗蓝牙射频

### 5.5.1 接收器

表 9: 低功耗蓝牙接收器特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
灵敏度 @30.8% PER	-	-	-97	-	dBm
最大接收信号 @30.8% PER	-	0	-	-	dBm
共信道抑制比 C/I	-	-	+10	-	dB
邻道抑制比 C/I	$F = F_0 + 1 \text{ MHz}$	-	-5	-	dB
	$F = F_0 - 1 \text{ MHz}$	-	-5	-	dB
	$F = F_0 + 2 \text{ MHz}$	-	-25	-	dB
	$F = F_0 - 2 \text{ MHz}$	-	-35	-	dB
	$F = F_0 + 3 \text{ MHz}$	-	-25	-	dB
	$F = F_0 - 3 \text{ MHz}$	-	-45	-	dB
带外阻塞	30 MHz ~ 2000 MHz	-10	-	-	dBm
	2000 MHz ~ 2400 MHz	-27	-	-	dBm
	2500 MHz ~ 3000 MHz	-27	-	-	dBm
	3000 MHz ~ 12.5 GHz	-10	-	-	dBm
互调	-	-36	-	-	dBm

### 5.5.2 发射器

表 10: 低功耗蓝牙发射器特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
射频发射功率	-	-	0	-	dBm
增益控制步长	-	-	3	-	dBm
射频功率控制范围	-	-12	-	+9	dBm
邻道发射功率	$F = F_0 \pm 2 \text{ MHz}$	-	-52	-	dBm
	$F = F_0 \pm 3 \text{ MHz}$	-	-58	-	dBm
	$F = F_0 \pm > 3 \text{ MHz}$	-	-60	-	dBm
$\Delta f_{1\text{avg}}$	-	-	-	265	kHz
$\Delta f_{2\text{max}}$	-	247	-	-	kHz
$\Delta f_{2\text{avg}}/\Delta f_{1\text{avg}}$	-	-	-0.92	-	-
ICFT	-	-	-10	-	kHz
漂移速率	-	-	0.7	-	kHz/50 $\mu\text{s}$
偏移	-	-	2	-	kHz



## 5.6 回流焊温度曲线

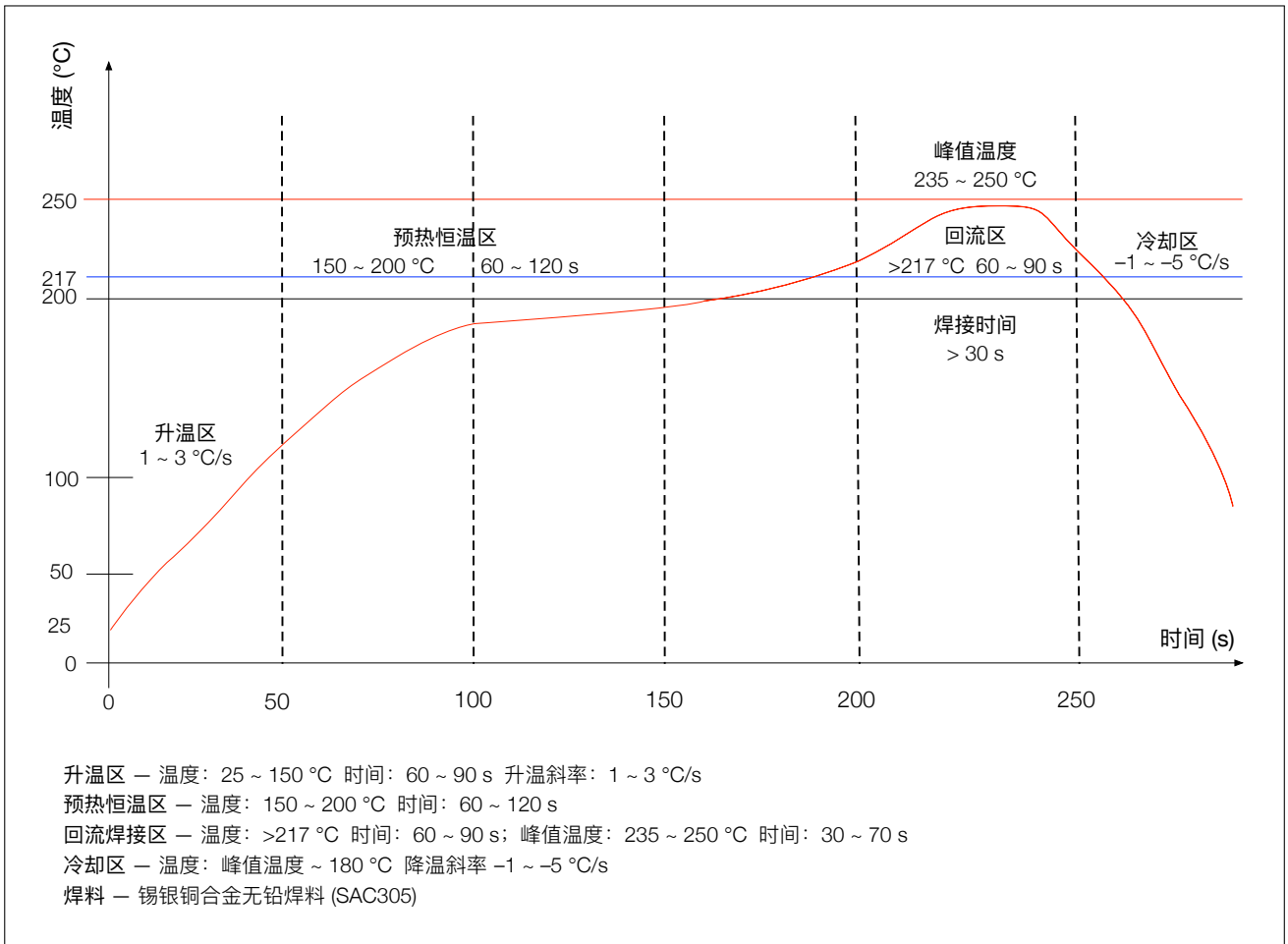


图 2: 回流焊温度曲线

**说明:**

建议模组只过一次回流焊。

# 6 电路原理图

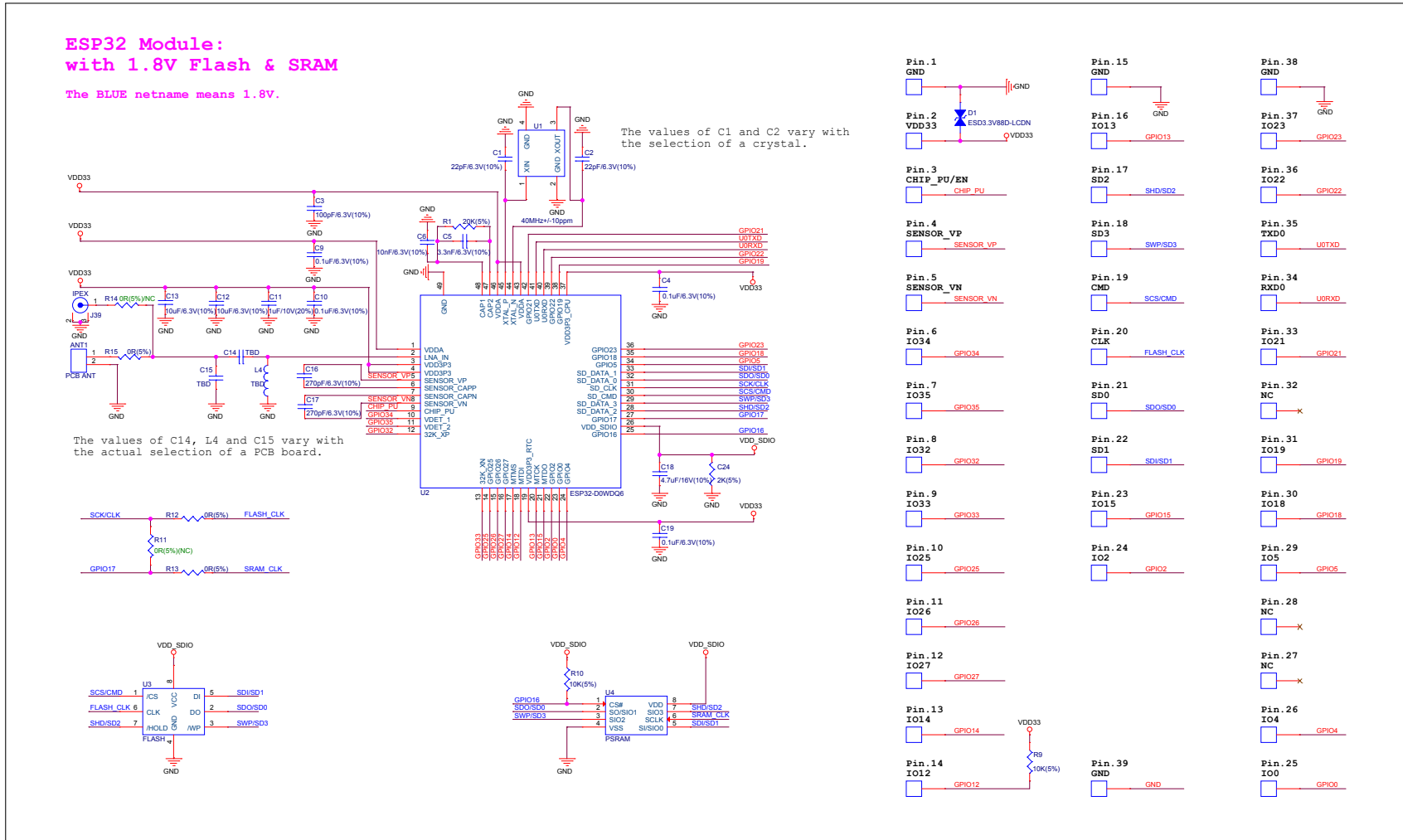


图 3: ESP32-WROVER 电路原理图

## 7 外围原理图

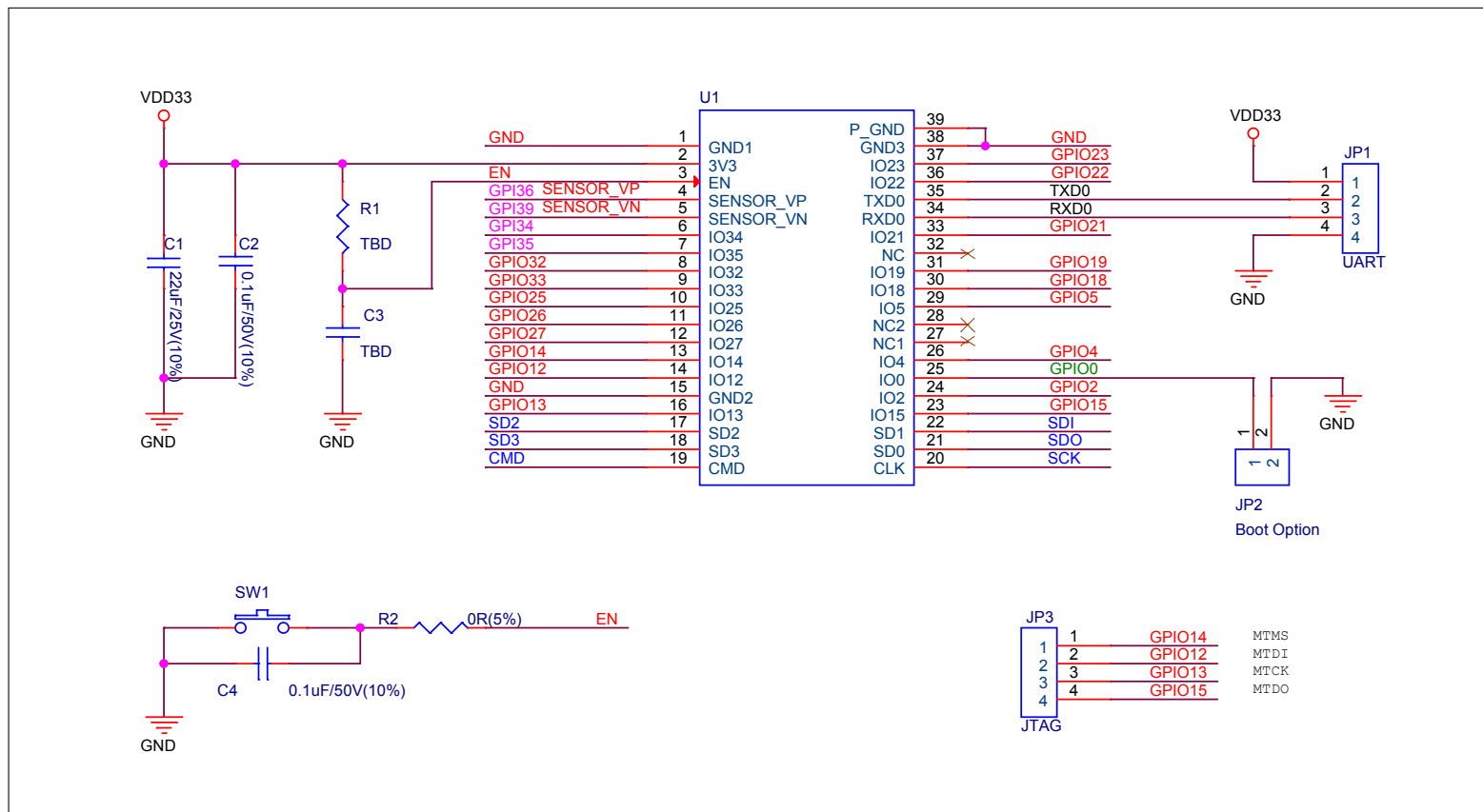


图 4: ESP32-WROVER 外围原理图

## 说明:

- 管脚 39 可以不焊接到底板。若用户将该管脚焊接到底板，请确保使用适量的焊锡膏。
- 为确保芯片上电时的供电正常，EN 管脚处需要增加 RC 延迟电路。RC 通常建议为  $R = 10\text{ k}\Omega$ ， $C = 1\text{ }\mu\text{F}$ ，但具体数值仍需根据模组电源的上电时序和芯片的上电复位时序进行调整。芯片的上电复位时序图可参考《ESP32 技术规格书》中的电源管理章节。

## 8 模组尺寸

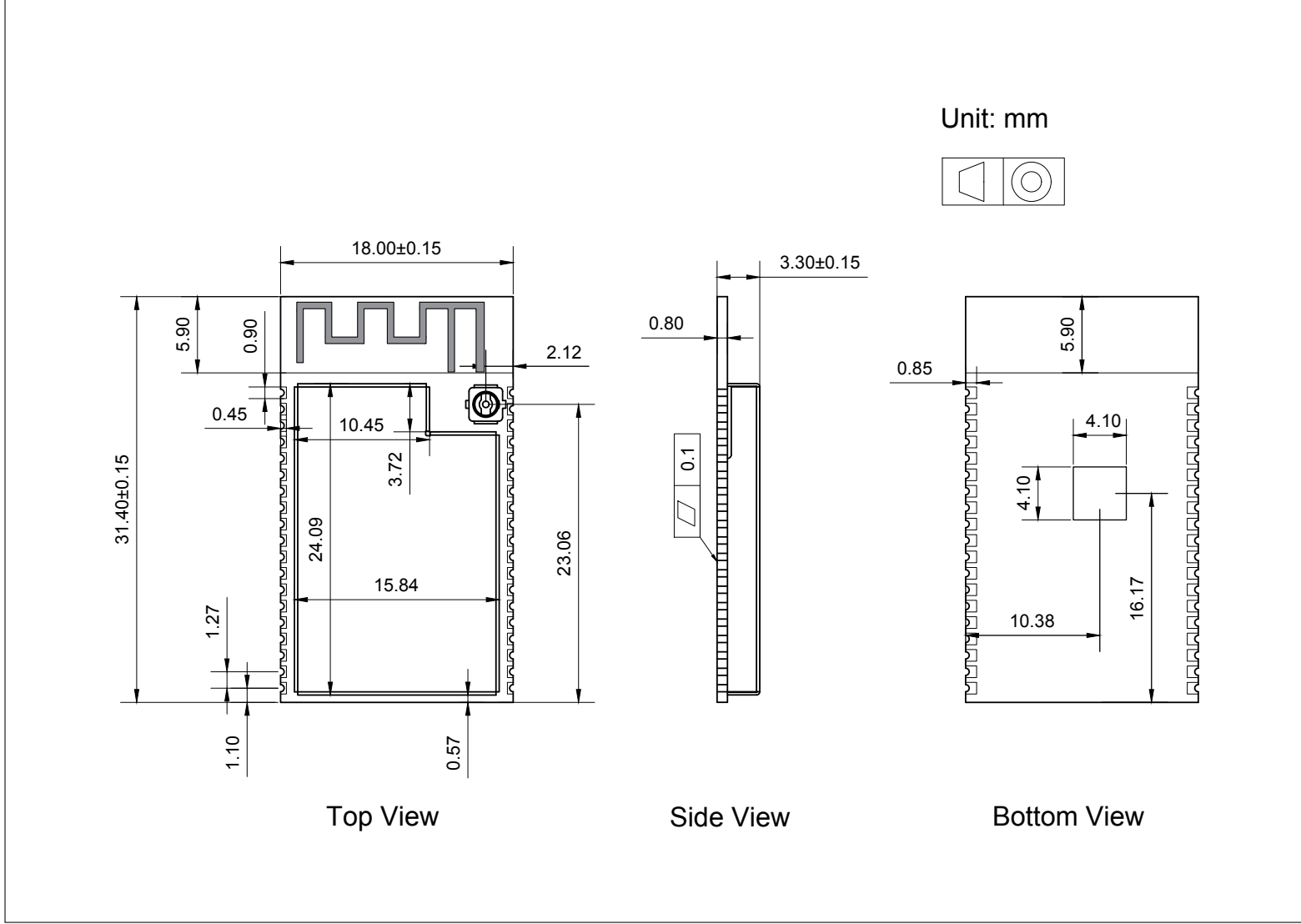


图 5: ESP32-WROVER (PCB/IPEX) 尺寸图



# 10 U.FL 座子尺寸

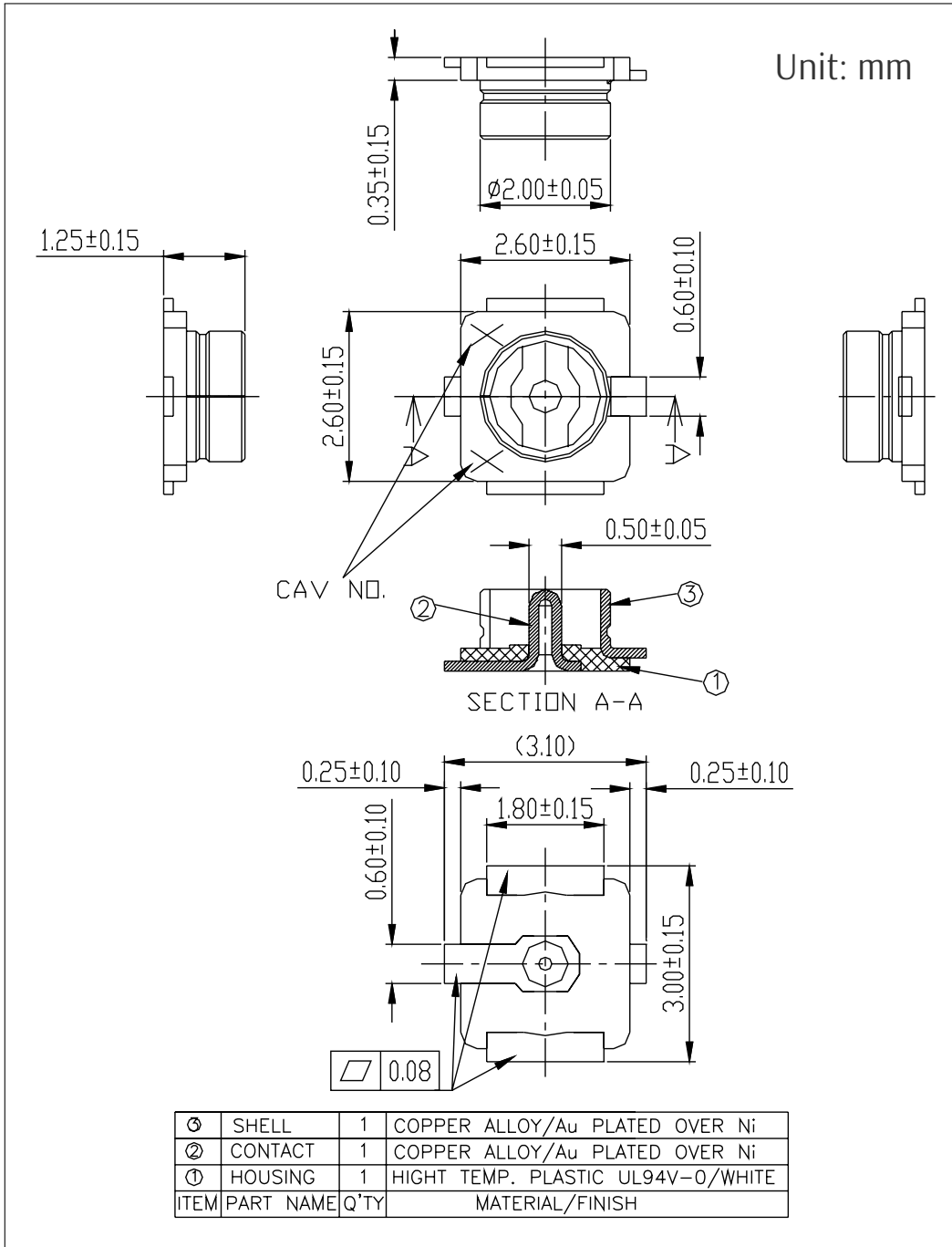


图 7: U.FL 座子尺寸图

## 11 学习资源

### 11.1 必读资料

访问以下链接可下载有关 ESP32 的文档资料。

- [《ESP32 技术规格书》](#)  
本文档为用户提供 ESP32 硬件技术规格简介，包括概述、管脚定义、功能描述、外设接口、电气特性等。
- [《ESP32 ECO V3 使用指南》](#)  
本文介绍 ESP32 ECO V3 较之前硅片的主要变化。
- [《ESP32 勘误表及解决办法》](#)  
本文收录了 ESP32 芯片的硬件问题并给出解决方法。
- [《ESP-IDF 编程指南》](#)  
ESP32 相关开发文档的汇总平台，包含硬件手册，软件 API 介绍等。
- [《ESP32 技术参考手册》](#)  
该手册提供了关于 ESP32 的具体信息，包括各个功能模块的内部架构、功能描述和寄存器配置等。
- [ESP32 硬件资源](#)  
压缩包提供了 ESP32 模组和开发板的硬件原理图，PCB 布局图，制造规范和物料清单。
- [《ESP32 硬件设计指南》](#)  
该手册提供了 ESP32 系列产品的硬件信息，包括 ESP32 芯片，ESP32 模组以及开发板。
- [《ESP32 AT 指令集与使用示例》](#)  
该文档描述 ESP32 AT 指令集功能以及使用方法，并介绍几种常见的 AT 指令使用示例。其中 AT 指令包括基础 AT 指令，Wi-Fi 功能 AT 指令，TCP/IP 相关 AT 指令等；使用示例包括单连接 TCP 客户端，UDP 传输，透传，多连接 TCP 服务器等。
- [《乐鑫产品订购信息》](#)

### 11.2 必备资源

以下为有关 ESP32 的必备资源。

- [ESP32 在线社区](#)  
工程师对工程师 (E2E) 的社区，用户可以在这里提出问题，分享知识，探索观点，并与其他工程师一起解决问题。
- [ESP32 GitHub](#)  
乐鑫在 GitHub 上有众多开源的开发项目。
- [ESP32 工具](#)  
ESP32 flash 下载工具以及《ESP32 认证测试指南》。
- [ESP-IDF](#)  
ESP32 所有版本 IDF。
- [ESP32 资源合集](#)  
ESP32 相关的所有文档和工具资源。

## 修订历史

日期	版本	发布说明
2021.02	V2.4	更新图 5: <i>ESP32-WROVER (PCB/IPEX) 尺寸图</i> 和图 6: <i>ESP32-WROVER 封装图形</i> 更新 TWAI™ 为 TWAI® 更新图 2: <i>回流焊温度曲线</i> 下方的说明
2020.11	V2.3	在表 2 中增加 TWAI™; 增加回流焊说明; 添加文档反馈链接; 更新 RC 延迟电路中的电容值为 1 μF。
2019.09	V2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>在表 2 <i>ESP32-WROVER 产品规格</i>中增加潮湿敏感度等级 (MSL) 3;</li> <li>在表 8 <i>Wi-Fi 射频特性</i>下方增加对于“工作频率范围”和“输出功率”的说明;</li> <li>更新章节 7 中外围原理图并增加一条关于 RC 延迟电路的说明;</li> <li>更新图 9 <i>PCB 封装图形</i>。</li> </ul>
2019.01	V2.1	在表 3 下方和章节 4 中增加关于 GPIO12 的使用说明; 将表 10 中的“射频功率控制范围”从-12 ~ +12 改为-12 ~ +9 dBm。
2018.11	V2.0	将模组的建议工作温度范围由-40 °C ~ 65 °C 改为-40 °C ~ 85 °C; 更新章节 6 电路原理图: C18 由 1 μF 改为 4.7 μF。
2018.10	V1.9	在表 5 “绝对最大额定值”中增加“IO 输出总电流”; 在表 7 “DC 直流电气特性”中增加各个电源域的拉电流平均值。
2018.08	V1.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>在表 2 “ESP32-WROVER 产品规格”中增加认证证书, 增加可靠性测试项目, 删除软件相关内容;</li> <li>更新章节 3.4 RTC 和低功耗管理;</li> <li>将模组尺寸由 (18±0.15) mm x (31.4 ±0.2) mm x (3.5±0.15) mm 改为 (18.00±0.10) mm x (31.40±0.10) mm x (3.30±0.10) mm;</li> <li>更新模组尺寸图;</li> <li>更新章节 6 电路原理图;</li> <li>将模组的建议工作温度范围由-40°C ~ 85°C 改为-40°C ~ 65°C, 增加高温模组定制的说明;</li> <li>修正电气特性中一处笔误;</li> <li>更新表 8: Wi-Fi 射频特性。</li> </ul>
2018.06	V1.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>将 PSRAM 大小改为 64 Mbit;</li> <li>删除表 2 <i>ESP32-WROVER 产品规格</i>中温度传感器;</li> <li>更新章节 3 功能描述;</li> <li>更新章节 6 电路原理图;</li> <li>增加章节 9 <i>PCB 封装图形</i>;</li> </ul> 电气特性相关的更新: <ul style="list-style-type: none"> <li>更新表 5 绝对最大额定值;</li> <li>增加表 6 建议工作条件;</li> <li>增加表 7 DC 直流电气特性;</li> <li>更新表 10 低功耗蓝牙发射器特性中“增益控制步长”, “邻道发射功率”参数。</li> </ul>
2018.03	V1.6	修订表 3 管脚定义中的错误。
2018.03	V1.5	更新章节 1 中的表 2。



日期	版本	发布说明
2018.03	V1.4	更新章节 6 的电路原理图； 更新章节 8 模组尺寸。
2018.01	V1.3	删除超低噪声前置模拟放大器相关的内容； 更新章节 3.4 RTC 和低功耗管理； 更新章节 6 的电路原理图； 增加章节 7 外围原理图中的说明； 增加 U.FL 座子尺寸图 10。
2017.10	V1.2	修改章节 2.3 Strapping 管脚中关于芯片系统复位的描述； 删除表“不同功耗模式下的功耗”中“关联睡眠方式”；增加关于 Active-sleep 和 Modem-sleep 的说明； 在表 8 中添加对于输出阻抗的说明； 更新章节 7 外围原理图中的说明。
2017.09	V1.1	更新图 1 管脚布局； 更新章节 6 的电路原理图，增加一条说明； 增加章节 8 模组尺寸。
2017.08	V1.0	首次发布



## 免责声明和版权公告

本档中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

本档可能引用了第三方的信息，所有引用的信息均为“按现状”提供，乐鑫不对信息的准确性、真实性做任何保证。

乐鑫不对本档的内容做任何保证，包括内容的适销性、是否适用于特定用途，也不提供任何其他乐鑫提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。

乐鑫不对本档是否侵犯第三方权利做任何保证，也不对使用本档内信息导致的任何侵犯知识产权的行为负责。本档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

版权归 © 2021 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司。保留所有权利。